This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9669329

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 3012637 A2 910121 < No. of Patents: 002>

MANUFACTURE OF IMAGE DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP

Author (Inventor): HAYASHI SHINICHIRO; SENDA KOJI; YAMAMOTO ATSUYA;

FUJII EIJI; EMOTO FUMIAKI

IPC: *G02F-001/136; G02F-001/13; G09F-009/30; H01L-027/12; H01L-029/784

Derwent WPI Acc No: C 91-062794 JAPIO Reference No: 150127P000097 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 3012637 A2 910121 JP 89146688 A 890612 (BASIC)

JP 2607147 B2 970507 JP 89146688 A 890612

Priority Data (No,Kind,Date): JP 89146688 A 890612

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03349737 **Image available**

MANUFACTURE OF IMAGE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

03-012637 [JP 3012637 A]

PUBLISHED:

January 21, 1991 (19910121)

INVENTOR(s): HAYASHI SHINICHIRO

SENDA KOJI

YAMAMOTO ATSUYA

FUJII EIJI

EMOTO FUMIAKI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRON CORP [000584] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-146688 [JP 89146688]

FILED:

June 12, 1989 (19890612)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; G02F-001/13; G09F-009/30; H01L-027/12;

H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R119 (CHEMISTRY --

Heat Resistant Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1185, Vol. 15, No. 127, Pg. 97, March

27, 1991 (19910327)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent the display quality from degrading by forming a picture element electrode which conducts to a contact film, and wiring the picture element part and a vertical scanning circuit by a gate signal line and wiring the picture element part and a horizontal scanning circuit by a source signal line.

CONSTITUTION: A source contact 18 is formed on the source area 15 of the thin film transistor(TFT) of the picture element part, a drain contact 19 is formed of Al or AlSi alloy on the drain area 16, and a contact film is formed of Cr, Ni, or Ni-Cr alloy thereupon. Then the picture element electrode 23 which conducts to the contact film is formed, the picture element part and vertical scanning circuit are wired by the gate signal line 14, and the picture element part and horizontal scanning circuit are wired by the source signal line 20. Consequently, such a degradation in the display quality that part of the picture element part does not operate owing to the deficient transmission of a drain signal to the picture element electrode 23 is eliminated.

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-12637

⑤Int. Cl. ⁵	識別配号	庁内整理番号	43公開	平成3年(199	91)1月21日
G 02 F 1/136 1/13	5 0 0 1 0 1	9018-2H 8806-2H			
G 09 F 9/30	3 3 8	8621 — 5 C	-		
H 01 L 27/12 29/784	Α	7514—5 F			•
20,		9056-5F H	01 L 29/78	3 1 1	Α
		審查請		青求項の数 1	(全6頁)

公発明の名称 画像表示装置の製造方法

@特 題 平1-146688

20出 願 平1(1989)6月12日

個発	明	者	林		慎 一	郎	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
個発	明	者	千	Ħ	耕	司	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
個発	明	者	山	本	敦	也	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
個発	明	者	藤	井	英	治	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
@発	明	者	江	本	文	昭	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電子工業株式会社内
勿出	顧	人	松下	松下電子工業株式会社			大阪府門真市大字門真1006番地	
倒代	理	人	弁理	土	星野(豆司		

明 細 者

1. 発明の名称 画像表示装置の製造方法。

2. 特許請求の範囲

 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野) 本発明は、液晶を用いた画像表示装置の製造方法に関するものである。

(従来の技術)

近年、被品を用いた面像表示装置は軽量、溶型、低消費電力等の特徴を有するフラットパネル・ディスプレイとして、CRT(Cathode-Ray-Tube)では対応できない分野、例えば、可限型計画機器の画像表示装置に用いられる等、非常に注目を集めている。

以下、図面を参照しながら、上述したような従来の面像表示装置の製造方法について説明する。

第4回は従来の画像表示装置の構成図を示し、 第5回は第4回の画楽部の一部断面図を示すもの である。

第4回、第5回において、40は石英基板、41はゲート酸化膜、42はゲート電極、43はゲート信号線、44はソース領域、45はドレイン領域、46は層間絶數膜、47はソース・コンタクト、48はソース信号線、49はボンディング・パッド、50は國素電極、51は保護膜、52は液品配向膜、53は共通電極、

每面平3-12637(2)

54は上国ガラス板、55は被品、58は資素部、57は 金直走査段器、58は水平走査器器である。

第5回に示すように、まず、石英基板40上に。 ポリシリコン酸を形成し、フォトレジストをマス クとして、プラズマエッチングによりトランジス タ低域を形成する。

次に、チャネル領域を形成するために、熱酸化シリコン層を形成した上に、ボリシリコン層を形成した上に、ボリシリコン層を形成し、フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチングによりボリシリコンによる、ゲート電 後42と第4回に示すゲート信号線43を形成する。

この後、ウェットエッチングによりチャネル値 域以外の急激化シリコン層を酸去し、ゲート酸化 mt41を乗ばする。

そして、フォトレジストをマスクとして、トランジスタ領域上に、P*またはAs*をイオン住入し、n*領域であるソース領域44とドレイン領域45とを形成する。

この後、ソース・コンタクト用窓とドレイン・ コンタクト用窓とを有する周囲絶難順46を、単化

しかしながら上記のような構成では、ドレイン 銀域45を形成するポリンリコンと I T O の両者電 振50とのコンタクト抵抗が高く、また、液晶工具 において液晶配向膜52のラピングや液晶55の注入 等を行なう原の熱処理により、さらに、コンタク ト抵抗が高くなり、その場合、ドレイン値号が顕 として、面景部56の一部が動作しなくなり、表示 品質が感くなるという欠点を有していた。

本発明は上記欠点に個み、ドレイン信号が調査 電振50に十分に伝達されない場合に起こる調楽部 55の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止 し、信頼性の高い画像表示装置の製造方法を提供 することを目的とするものである。

(観念を解決するための手波)

本売明は、上記器関を解決するために、石英基板上にマトリックス状に配列された存譲トランジスタを有する資素部と、鉄資素部の駆動用の重直を受回路と水平定室回路とを有する資金表示装置の製造方法において、鉄器質素部における鉄路枠

シリコン(Non-doped silicate glass: 以下、N S G と記す。)により形成し、A4-51合金路による ソース信号線48と第4 関に示すポンディング・パ ッド48とを形成する。

そして、酸化インジウム錫(Indium Tim oxide: 以下、ITOと記す。)等による資源電極50を形成し、変化シリコンによる保護超51を形成する。

この後、被暴工程において、第4 関に示す政策 部56上に、被暴配向膜52を形成し、ラピングを行 なった後、液晶55を注入し、石英基板46と対向す るように、共通電極53が形成された液晶対止用の 上面ガラス板54を接着剤により接着し、液晶の対 止を行ない、液晶を用いた質量表示装置が製造さ れる。

(発明が解決しようとする無風)

膜トランジスタのソース領域上にソース・コンタクトを形成する工程と、貧記薄膜トランジスタのドレイン領域上にAttまたはAt-Si合金で形成されているドレイン・コンタクトを形成する工程と、はドレイン・コンタクト上にCrあるいは別あるいは別よ-Cr合金で形成されるコンタクト競を形成する工程と、貧コンタクト競と導通を持つ両者を形成する工程と、貧配置著等と対記を設定を設定した。 第とをゲート信号線で記録する工程と、前記を設定した。 第とを含むことにより要流される。

٠.,

(作用)

本発明は上記製造方法によって、ポリシリコンとA&BあるいはA&-Si合金のコンタクト抵抗は低く、また、A&BあるいはA&-Si合金とCrあるいはNiあるいはNi-Cr合金のコンタクト抵抗も低く、さらに、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金とITOとのコンタクト抵抗も低いので、ドレイン領域を形成するポリシリコンとITOとのコンタクト抵抗が十分低くできる。

なおかつ、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金による酸化されにくいコンタクト膜を用いることにより、 國素電極として、例えば、ITO等の酸化膜を用いるために、酸化膜の作成時にドレイン・コンタクトのAQあるいはAQ-Si合金が酸化され、コンタクト抵抗が高くなることを防止することができる。

その結果、ドレイン信号が画素電極に十分に伝達されないために起こる画素部の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止し、歩留まりが高く、信頼性の高い画像表示装置が製造できる。

(実施例)

以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例における画像表示装置の回路構成図を示し、第2図は第1図の画素部の一部平面図、第3図は第2図のE-Fにおける断面の製造工器を示す図である。

第1回、第2回、第3回において、10は石英基板、11はトランジスタ領域、12はゲート酸化膜、

この後、第3図(c)に示すように、ウェットエッチングによりチャネル領域以外の酸化シリコン 層を除去し、ゲート酸化膜12を形成する。

そして、第3図(d)に示すように、フォトレジストをマスクとしてトランジスタ領域上に P*またはAs*をイオン注入し、 n*領域であるソース領域15とドレイン領域16とを形成する。

この後、第3図(e)に示すように、石英基板10 上に、常圧CVD法により厚さ1μm程度のNSG 層を形成し、フォトレジストをマスクとして、エッチングにより、ソース・コンタクト用窓18Wと ドレイン・コンタクト用窓18Wとを有する層間絶 級膜17を形成する。

次に、第3回(f)に示すように、石英基板上に、 DCバイアス・スパッタ法により厚さ 1 μm 程度の A d あるいは A d - Si合金膜を形成し、フォトレジス トをマスクとしたエッチングにより、上配コンタ クト窓 18 W と 19 W に 夫々ソース・コンタクト 18 とド レイン・コンタクト 19 を形成すると同時に、第2 図に示すソース信号線 20 と第1 図に示すポンディ 13はゲート電極、14はゲート信号線、15はソース 領域、16はドレイン領域、17は層面絶縁膜、18は ソース・コンタクト、19はドレイン・コンタクト、 20はソース信号線、21はボンディング・パッド、 22はコンタクト膜、23は画素電極、24は保護膜、 25は被品配向膜、26は共通電極、27は上面ガラス 板、28は被品、29は画素部、30は重直走査回路、 31は水平走査回路である。

まず、製造方法の工程は第3回(a)に示すように、石英碁板10上に減圧CVD法により厚さ0.2 μα程度のポリシリコン層を形成し、フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチングによりトランジスタ領域11を形成する。

次に第3回(b)に示すように、チャネル領域を 形成するために、熱酸化による厚さ0.1μm程度の 酸化シリコン層を形成した上に、滅圧CVD法に より厚さ0.3μm程度のポリシリコン層を形成し、 フォトレジストをマスクとして、プラズマエッチ ングによりポリシリコンによるゲート電極13と第 2 回に示すゲート信号級14とを形成する。

ング・パッド21とを形成する。

そして、第3図(h)に示すように、高周波マグネトロンスパッタ法により厚さ0.1μα程度のIT 〇膜を形成した後、フォトレジストをマスクとしてウェットエッチングにより、西森電極23を形成する

そして、第3回(i)に示すように、プラズマC VD法により厚さ0.2μm 程度の変化シリコンによる保護限24を形成する。

特閒平3-12637 (4)

以上の各製造工程を経て、第1回に示すように、 資素部29が形成されると同時に、上記のCMOS プロセスにより、重度走査回路30と水平走査回路 31とが形成される。

この後、第3回(J)に示すように、被暴工程により、第1回に示す審選部29上に、ポリイミドにより被暴配向膜25を形成し、ラピングを行なった後、被暴28を注入し、石英基板10と対向するように、共通電極28が形成された被暴対止用の上面ガラス板27を接着剤により接着し、液晶の対止を行ない、磁晶を用いた密急表示築質が製造される。

以上のように本実施例によれば、使来からのプロセス時に、ドレイン領域を形成するポリシリコンとエエロとのと、「アロンタクト抵抗が高く、変色を表現の意見により、これを表現の意思により、「アローのでは、変色など、では、変形を表現のである。」となることを表現のである。

形成されるコンタクト膜を形成する工程と、飲記コンタクト膜を形成する工程と、飲酒を持つITO等による資素電価を形成する工程と、飲酒を形成する工程と、飲酒を形成で配集する工程と、飲むので、はいません。また、A4あるいはA4-Si合金とCrあるいはAiあるいはA4-Si合金とCrあるいはAiあるいはA1-Cr合金とITOとのコンタクト抵抗も低く、さらにCrあるいはA1あるいはA1-Cr合金とITOとのコンタクト抵抗も低いので、ドレイン領域を形成するがリンリコンとITOとのコンタクト抵抗が十分低くできる。

なおかつ、CrあるいはNiあるいはNi-Cr合金による酸化されにくいコンタクト酸を用いることにより、面滑電極として、ITO等の酸化酸を用いるために、酸化酸の作成 にドレイン・コンタクトのAtあるいはAt-Si合金が酸化され、コンタクト抵抗が高くなることを防止することができる。

その結果。ドレイン信号が資素電極に十分に伝

なお、本実施例では走査日路を石英基板上に形成しているが、走査回路をハイブリット構成した 関係表示装置でもよい。

また、本実施例ではTFTとして、P*やAa*をイオン往入したn型トランジスタを用いたが、B*をイオン注入したp型トランジスタでもよい。すなわち、言楽部や金直走査回路や水平走査回路やTFTの構成に対して特別に限定されたものではない。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、石英基板上にマトリックス状に配列された存践トランジスタを有する画書部の整動用の全直を変図路と水平走査図路を有する画像表示装置の製造方法において、前記画書部の存譲トランジスタのソース領域上にソース・コンタクトを形成する工程と、前記ドレイン・コンタクトを形成する工程と、前記ドレイン・コンタクト上にCra るいは利力の企

達されないために超こる画楽部の一部が動作しない等の表示品質の低下を阻止し、歩御まりが高く、 信観性の高い画像表示装置が製造でき、その実用 的効果は大なるものがある。

4. 最面の簡単な説明

第1個は本見明の一実施例における関係表示変別の回路構成例、第2度は本発明の一実施例における関係表示変配の画像表示変配の画像表示変配の画像と示すで、第4個は従来の画像系変配の構成版、第5回は従来の画像表示変配の画象系の一部面例である。

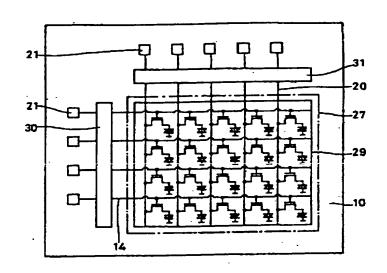
10…石英基板、 11…トランジスタ気域、
12…ゲート酸化膜、 13…ゲート電板。
14…ゲート信号線、 15…ソース保域、
16…ドレイン領域、 17…層間絶縁膜、
18…ソース・コンタクト、 19…ドレイ
ン・コンタクト、 20…ソース信号線、
21…ポンディング・パッド、 22…コンタクト頭、 23…質素電板、 24…保証

特面平3-12637 (5)

鎮、 25…液晶配肉類。 26…共通電板。 27…上面ガラス版。 28…故品。 29… 臓器部。 30…重直走室回路。 31…水 平走室回路。

> 特許出版人 松下電子工業株式会社 デース 代 選 人 旦 寿 恒 司

第1 図



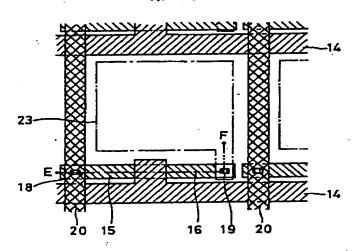
10-- 丘天多根 14-ケート信号機 27--上五ガラス核 29--高京部

20-ソース信号機

30-金速之景四路

21ーポンデイング・パッド 31ー水平定量回路

第2図



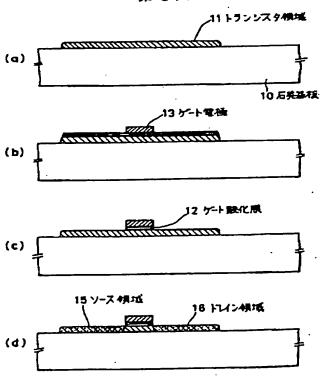
14--ゲート信号線 15-ツース・領域 16-ドレイン・領域 18--ツース・コンタクト

19ードレイン・コンタクト

20--ソース信号線

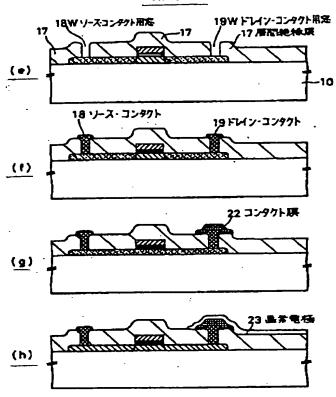
23---西肃电极

第3図

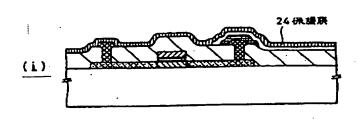


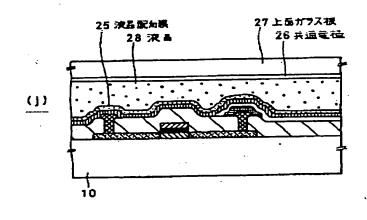
特团平3-12637 (6)

第3図

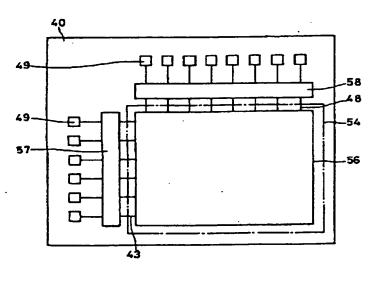


第3図





第4図



40-后天基本 43-ゲート信号権

48-ソース信号機

49-ボンデイング・バッド

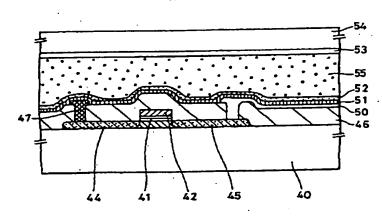
54~上面ガラス依

56--五章幹

57--全直定量回路

58-水平定金回路

第5図



40--- 后交互恢 41---ゲート酸化尿 50---温度电征 51---保護膜

42-ゲ十電板

52-- 液基配氧聚

ムムーソースイル地

53…共通電極

45ードレイン領域 46一層開枪橡膜 54一上五万7人板 55-- 沢島

47・・・ソース・コンタクト